

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成25年2月7日(2013.2.7)

【公開番号】特開2012-80039(P2012-80039A)

【公開日】平成24年4月19日(2012.4.19)

【年通号数】公開・登録公報2012-016

【出願番号】特願2010-226608(P2010-226608)

【国際特許分類】

H 01 L 21/56 (2006.01)

H 01 L 23/50 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/56 T

H 01 L 23/50 J

【手続補正書】

【提出日】平成24年12月13日(2012.12.13)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項6】

前記突起及び前記スライド用突起は円筒形状であることを特徴とする請求項2に記載の半導体装置の製造方法。

【手続補正2】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項7

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項7】

前記突起及び前記スライドさせる手段は、前記上金型に前記ゲート側に向くように形成された傾斜面であることを特徴とする請求項1に記載の半導体装置の製造方法。